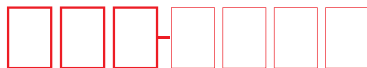




郵便はがき



株主通信

第13期上半期

自平成26年4月1日 至平成26年9月30日



株式会社ジードット <証券コード:3841>

株主名簿管理人 事務取扱所

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問合せ先 0120-288-324 (フリーダイヤル)

九州デザインセンター設立のお知らせ

当社は2014年10月1日、ソリューションサービス事業拡大、ならびに半導体設計受託事業開始、そして地方創生への貢献も視野に入れて、九州デザインセンター（福岡事業所・熊本事業所）を設立いたしました。

■福岡事業所について

九州および東アジア（主に中国、韓国、台湾等）に向けた、当社製品サポートおよびソリューションサービスの拡充をはかります。

■熊本事業所について

九州在住の高い技術力を保有する半導体設計者を熊本に集結し、アナログ半導体（主にアナログLSI、電源IC等）に関する設計受託サービスを開始いたします。

株式数及び株主数（平成26年9月30日現在）

発行可能株式総数 7,800,000株

発行済株式総数 1,950,000株

株主数 616名

株主メモ

上場市場 東京証券取引所 JASDAQ市場（スタンダード）

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月

配当基準日 3月31日

株式の売買単位 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社

公告掲載方法 電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。

<http://www.jedat.co.jp/>

ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

会社概要

商号 株式会社ジードット（Jedat Inc.）

所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-14 OZAWAビル

代表者 代表取締役社長 河内 一往

営業開始 平成16年2月2日

資本金 760,007,110円

事業内容 電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルティング

関連会社 愛綏受（上海）信息科技有限公司（AJM Technology (Shanghai) Co., Ltd.）

中国上海市長寧区武夷路321弄1号

URL <http://ajm-tech.com/>

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より当社企業グループに格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。平成27年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当社企業グループの主要顧客である国内半導体・FPD(Flat Panel Display)等の電子部品業界は、以前から好調であった自動車及び携帯機器関連分野では、引き続き高い業績を維持しており、全体的には緩やかな業績回復基調にあります。しかしながら一部半導体関連の主要企業においては、業界再編や人員削減策を断行中であり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中で当社企業グループは、国内においては、業績が好調なパワー半導体、イメージセンサー、メモリ、タッチパネル、高精細LCD、OLED等の分野に向けて解析系ツールを強化、それらを中心とした販売活動を展開し、また代理販売品に新たな製品を加えてラインナップの拡充を行いました。さらにソリューション事業においてはカスタム開発が順調に売上を伸ばし、EDAアウトソーシングサービスおよび半導体設計受託サービスの立ち上げを行いました。海外においては、国際的な展示会に新製品を出展するとともに、各国代理店の見直しや関係の強化、取り扱い製品の拡大を実施しました。

これらの活動の結果、売上高は、4.5%増加して7億12百万円、営業利益は、前事業年度末に実施した中国開発子会社の売却による固定費圧縮効果等により41百万円となりました。また、NEDO助成金収入等もあって経常利益は56百万円となり、四半期純利益は56百万円となりました。

当下半期におきましても当社は、引き続き予算を許さない環境下に置かれるものと思われませんが、EDA製品の拡販に加え、ソリューション事業の本格稼働に注力して、当初計画の達成に向けて全社一丸となって取り組んでまいりたいと存じます。

株主の皆様には引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしく願い申し上げます。

代表取締役社長 河内 一往



第2四半期累計期間 セグメント別売上高 (単位:百万円)

	平成26年 3月期	平成27年3月期			
	実績	計画	実績	前年同期比	計画比
製品	381	405	401	+ 5.3%	△ 0.9%
サービス	300	385	311	+ 3.6%	△ 19.1%
半導体市場	346	420	364	+ 5.1%	△ 13.3%
FPD市場	334	369	348	+ 4.0%	△ 5.8%
自社開発製品	594	665	555	△ 6.6%	△ 16.5%
代理販売製品	87	125	157	+ 80.0%	+ 26.1%
売上高合計	681	790	712	+ 4.5%	△ 9.8%

財務ハイライト (単位:百万円)

